Novel imidazole-sil same.	ane compounds, process for producing the same, and metal surface finishing agent containing the						
Patent Number:	□ <u>EP0526847</u> , <u>B1</u>						
Publication date:	1993-02-10						
Inventor(s):	OGINO YUKIO (JP); KUMAGAI MASAHI (JP); TSUCHIDA KATSUYUKI (JP)						
Applicant(s):	NIPPON MINING CO (JP)						
Requested Patent:	<u>JP5186479</u>						
Application Number:	EP19920113067 19920731						
Priority Number(s):	JP19920183783 19920710; JP19910214181 19910801						
IPC Classification:	C07F7/18; C23C22/00						
EC Classification:	<u>C07F7/18C4A2</u> , <u>C23F11/14H</u> , <u>H05K3/38F</u> , <u>C07F7/18C4A6</u>						
Equivalents:	DE69207989D, DE69207989T, JP2096132C, JP7068256B, US5258522						
Cited Documents:	WO8606072; FR2269532; DE2301547						
	Abstract						
This present invention provides a novel imidazole-silane compound which has an excellent heat resistance and a high corrosion preventive effect on metal surface and is capable of remarkably improving the adhesion of a metal to a resin substrate, a process for preparing such a compound, and a new metal surface finishing agent comprising the same. The novel imidazole-silane compound is represented by the general formula (1), (2) or (3) as defined in Claims and produced by reacting an imidazole compound of the general formula (4) with a 3-glycidoxypropylsilane compound of the general formula (5) at a temperature of 80 to 200 DEG C.							
	Data supplied from the esp@cenet database - 12						

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-186479

(43)公開日 平成5年(1993)7月27日

(51)Int.Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
C 0 7 F	7/18	U	8018-4H		
		W	8018-4H		
H 0 5 K	3/28	С	7511-4E		
	3/38	В	7011-4E		

審査請求 未請求 請求項の数4(全 15 頁)

		1	審査請求 未請求 請求項の数 4(全 15 頁)
(21)出願番号	特願平4-183783	(71)出願人	000231109 株式会社日鉱共石
(22)出願日	平成4年(1992)7月10日	(72)発明者	東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 土田 克之
(31)優先権主張番号 (32)優先日	特願平3-214181 平 3 (1991) 8 月 1 日		埼玉県戸田市新曽南三丁目17番35号 日本 鉱業株式会社新材料研究所内
(33)優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者	熊谷 正志 埼玉県戸田市新曽南三丁目17番35号 日本 鉱業株式会社新材料研究所内
		(72)発明者	荻野 幸男 埼玉県戸田市新曽南三丁目17番35号 日本 鉱業株式会社新材料研究所内
		(74)代理人	弁理士 小松 秀岳 (外2名)

(54)【発明の名称】 新規イミダゾールシラン化合物及びその製造方法並びにそれを用いる金属表面処理剤

(57)【要約】 (修正有)

【目的】 耐熱性に優れ、金属表面に対する防錆作用が高く、しかも金属と樹脂基板との接着性を著しく向上させることができるイミダゾールシラン化合物、その製造方法、及びそれを用いた金属表面処理剤を提供する。

【構成】 下記一般式(1)、(2)又は(3)で表されるイミダゾールシラン化合物。

$$\begin{array}{c|c}
R^{1} & CH_{2}OCH_{2} \\
NNCH_{3}CH & CH_{3} \\
R^{1} & O-S i-CH_{3} \\
(OR^{3})_{3-1} & D^{4}
\end{array}$$
(2)

 $(R^1$ は $H, C1\sim 20$ のアルキル基、 R^1 は $H, ビニル基、<math>C1\sim 5$ のアルキル基、 R^1, R^1 は $C1\sim 3$ のアルキル基、Rは $C1\sim 3$ 0

【特許請求の範囲】

*表される新規イミダゾールシラン化合物。

【請求項1】 下記一般式(1)、(2)又は(3)で*

$$R^{2}$$
 $CH_{2}OCH_{2}$
 CH_{2}
 CH_{2}
 CH_{2}
 CH_{2}
 CH_{2}
 CH_{2}
 CH_{2}
 CH_{3}
 CH_{2}
 CH_{3}
 CH_{4}
 CH_{2}
 CH_{2}
 CH_{3}
 CH_{4}
 CH_{5}
 CH_{5}
 CH_{5}
 CH_{6}
 CH_{7}
 CH_{1}
 CH_{2}
 CH_{2}
 CH_{3}
 CH_{4}
 CH_{5}
 $CH_{$

(ただし、一般式(1), (2)又は(3)において、 R1は水素又は炭素数が1~20のアルキル基、R1は水 素、ビニル基又は炭素数が1~5のアルキル基、R¹, R'は炭素数が1~3のアルキル基、nは1~3)

【請求項2】 下記一般式(4)で表されるイミダゾー※

※ル化合物と下記一般式(5)で表される3-グリシドキ シプロピルシラン化合物とを、80~200℃で反応さ れることを特徴とする請求項1記載のイミダゾールシラ ン化合物の製造方法。

【化2】

$$CH_2O(CH_2)_3Si(OR^3)_aR^4_{(3-a)}$$
 (5

(ただし、一般式(4), (5) において、R¹は水素 又は炭素数が1~20のアルキル基、R1は水素、ビニ ル基又は炭素数が1~5のアルキル基、R1, R1は炭素 数が1~3のアルキル基、nは1~3)

【請求項3】 請求項1記載の一般式(1)、(2)又 とも1種を有効成分とする金属表面処理剤。

【請求項4】 請求項1記載の一般式(1)、(2)又 は(3)で表されるイミダゾールシラン化合物の少なく とも1種を有効成分とする銅箔用表面処理剤。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、金属表面の防錆或いは 接着性の改善等を行うための表面処理剤、特にはプリン ト回路用銅張積層板等に用いられる銅箔用表面処理剤と して有用な新規なイミダゾールシラン化合物及びその製 50 銅箔の酸化変色のないととも要求されている。これらの

造方法、並びにその用途に関する。

[0002]

【従来の技術】プリント回路用の銅張積層板は銅箔を紙 -フェノール樹脂含浸基材やガラス - エポキシ樹脂含浸 基材等に加熱、加圧して積層して形成され、これをエッ は(3)で表されるイミダゾールシラン化合物の少なく 40 チングして回路網を形成し、これに半導体装置等の素子 を搭載することにより電子機器用のボードが作られる。 これらの過程では、基材との接着、加熱、酸やアルカリ 液への浸漬、レジストインクの塗布、ハンダ付け等が行 われるため、銅箔には各種の性能が要求される。たとえ ば、通常M面(粗化面、以下同様)と呼称されている基 材と接着される側には主として基材との接着性、耐薬品 性等が要求され、又M面の反対側の通常S面(光沢面、 以下同様)と呼称されている側には主として耐熱性、耐 湿性等が要求されている。又これらの両面には保管時に

要求を満たすために、銅箔のM面には黄銅層形成処理 (特公昭51-35711号公報、同54-6701号 公報)、M、S双方の面にはクロメート処理、亜鉛また は酸化亜鉛とクロム酸化物とからなる亜鉛ークロム基混 合物被覆処理等(特公昭58-7077号公報)が行わ れている。ところで、最近銅箔のS面の耐熱性に関して は、高耐熱樹脂等の出現により、従来の200℃×30 分からより高温の例えば220℃又は240℃×30分 の高温条件下でも酸化変色が起こらないこと等が要求さ れるようになってきている。加えて、近年プリント配線 10 板の微細化への要請がますます増大化しているが、これ に伴うエッチング精度の向上に対応するためM面にはさ らに低い表面粗さ(ロープロファイル)も求められてい る。しかし、M面の表面粗さは一方では基材との接着に あたって、アンカー効果をもたらしているので、M面に 対するこのローブロファイルの要求と接着力の向上とは 二律背反の関係にあり、ロープロファイル化によるアン カー効果の低減分は別の手段による接着力の向上で補償 することが必要である。

【0003】また接着力の増強手段としてあるいは前記 20 したローブロファイル化に伴う接着力の増強手段として M面にシランカップリング剤を塗布する方法も提案され ている(特公平2-19994号公報、特開昭63-1 83178号公報、特開平2-26097号公報)。

【0004】との種のシランカップリング剤としては、 ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリス(2-メトキ シエトキシ)シラン、3-メタクリロキシプロビルトリ メトキシシラン、3-グリシドキシプロビルトリメトキ シシラン、2-(3,4-エポキシシクロヘキシル)エ チルトリメトキシシラン、N-2-(アミノエチル)-*30

*3-アミノブロビルトリメトキシシラン、N-2-(アミノエチル)-3-アミノブロビルメチルジメトキシシラン、3-アミノブロビルトリエトキシシラン、N-フェニル-3-アミノブロビルトリメトキシシラン、3-メルカプトプロビルトリメトキシシラン、3-クロロプロビルトリメトキシシラン等が知られている[「高分子添加剤の最新技術」120~134頁、シーエムシー、1988年1月6日発行]。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記したように最近プリント回路が緻密化しているので、使用されるプリント回路用銅箔に要求される特性はますます厳しくなっている。本発明は、こうした要請に対応できる、すなわち耐熱性に優れ、金属表面に対する防錆作用が高く、しかも金属と樹脂基板との接着性を著しく向上させることができる新規なシラン化合物、その製造方法、及びそれを用いた新規な金属表面処理剤、特に銅箔用表面処理剤を提供することを目的とするものである。【0006】

ご 【課題を解決するための手段】本発明者は、鋭意研究を 進めた結果、特定のイミダゾール環を有するシラン化合 物が金属表面に対し優れた防錆作用を有するとともに、 金属と樹脂基板との接着性を著しく向上させることを見 出した。

【0007】本発明は、かかる知見に基づきなされたものであり、その要旨は、

(1) 下記一般式(1)、(2) 又は(3) で表される 新規イミダゾールシラン化合物。

[0008]

[化3]

$$\begin{array}{c}
\mathbb{R}^{2} \\
\mathbb{N} \\
\mathbb{N}$$

$$\begin{array}{c|cccc}
R^{2} & CH_{2}OCH_{2} \\
N & NCH_{2}CH & CH_{2} \\
R^{1} & O-S i-CH_{2} \\
(OR^{3})_{a-1} & R^{4}_{(3-a)}
\end{array} (2)$$

【0009】(ただし、一般式(1), (2)又は (3) において、R¹は水素又は炭素数が1~20のア ルキル基、R'は水素、ビニル基又は炭素数が1~5の アルキル基、R3, R1は炭素数が1~3のアルキル基、 nは1~3)

(2)下記一般式(4)で表されるイミダゾール化合物*

ルシラン化合物とを、80~200℃で反応されること を特徴とする請求項1記載のイミダゾールシラン化合物 の製造方法。 [0010]

[化4]

$$\begin{array}{cccc}
\mathbb{R}^{z} & & & \\
\mathbb{N} & \mathbb{N} & & \\
\mathbb{R}^{1} & & & \\
\end{array}$$
(4)

 \sim CH₂O(CH₂)₃Si(OR³)_aR⁴(8-n) (5)

【0011】(ただし、一般式(4), (5)におい て、R1は水素又は炭素数が1~20のアルキル基、R1 は水素、ビニル基又は炭素数が1~5のアルキル基、R ', R'は炭素数が1~3のアルキル基、nは1~3)及 Ç

(3)前記1記載の一般式(1)、(2)又は(3)で 表されるイミダゾールシラン化合物の少なくとも1種を 20 【0015】本発明の上記イミダゾールシラン化合物 有効成分とする金属表面処理剤。

【0012】(4)前記1記載の一般式(1)、(2) 又は(3)で表されるイミダゾールシラン化合物の少な くとも1種を有効成分とする銅箔用表面処理剤にある。 【0013】以下に本発明をさらに詳細に説明する。

【0014】上記一般式(1)、(2)又は(3)にお けるR1は、水素又は炭素数が1~20のアルキル基で あるが、特には合成の容易性から水素、メチル基、エチ

ル基、ウンデシル基、ヘブタデシル基等が好適である。 R¹は水素、ビニル基又は炭素数が1~5のアルキル基 であるが、特には合成の容易性から水素、メチル基、ビ ニル基等が好適である。R'又はR'は炭素数が1~3の アルキル基であるが、特には合成の容易性からメチル 基、エチル基が好適である。またnは1~3である。

*と下記一般式(5)で表される3-グリシドキシプロピ

(1)、(2)又は(3)は、一般式(4)で表される イミダゾール化合物と一般式(5)で表される3-グリ シドキシプロピルシラン化合物とを、80~200℃で 反応させることにより製造することができる。その反応 を式で示すと次のようになる。

[0016]

【化5】

$$\begin{array}{c}
\mathbb{R}^{2} \\
\mathbb{N} \\
\mathbb{N} \\
\mathbb{N} \\
\mathbb{R}^{1} \\
\mathbb{O} \\
\mathbb{H}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\mathbb{R}^{2} \\
\mathbb{O} \\
\mathbb{R}^{2} \\
\mathbb{O} \\
\mathbb{R}^{3} \\
\mathbb{O} \\
\mathbb{O} \\
\mathbb{O} \\
\mathbb{C} \\$$

$$\begin{array}{c|c}
R^{z} & CH_{z}OCH_{z} \\
N & CH_{z}CH & CH_{z} \\
\hline
CH_{z} & CH_{z}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_{z} & CH_{z} \\
(OR^{3})_{n-1} & R^{4}_{(3-n)}
\end{array}$$
(2)

$$\begin{array}{c|c}
R^{2} \\
N & NCH_{z}CHCH_{z}O(CH_{z})_{3}Si(OR^{3})_{n}R^{4}_{(n-1)} \\
R^{1} & O \\
R^{4}_{(3-n)}(R^{3}O)_{n-1}Si(CH_{z})_{3}OCH_{z}CHCH_{z}N \\
OH
\end{array}$$
(3)

【0017】(上記式中、R1は水素又は炭素数が1~ 20のアルキル基、R'は水素、ビニル基又は炭素数1 ~5のアルキル基、R'及びR'は炭素数1~3のアルキ イミダゾール化合物として好ましいのは、イミダゾー ル、2-アルキルイミダゾール、2、4-ジアルキルイ ミダゾール、4-ビニルイミダゾール等である。これら のうちとくに好ましいのは、イミダゾール;2-アルキ ルイミダゾールとしては、2-メチルイミダゾール、2 -エチルイミダゾール、2-ウンデシルイミダゾール、 2-ヘプタデシルイミダゾール;また、2,4-ジアル キルイミダゾールとしては、2-エチル-4-メチルイ ミダゾール等を挙げることができる。又上記一般式

(5)で表される3-グリシドキシブロピルシラン化合 40 物は、3-グリシドキシプロピルトリアルコキシシラ ン、3-グリシドキシプロピルジアルコキシアルキルシ ラン、3-グリシドキシプロピルアルコキシジアルキル シランであり、これらのうちとくに好ましいものを挙げ れば、3-グリシドキシプロピルトリアルコキシシラン としては、3-グリシドキシプロピルトリメトキシシラ ン、3-グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、ま た3-グリシドキシプロピルジアルコキシアルキルシラ ンとしては、3-グリシドキシプロピルジメトキシメチ

キルシランとしては、3-グリシドキシプロピルエトキ シジメチルシラン等である。

【0018】上記イミダゾール化合物と3-グリシドキ ル基、nは1~3を表す)上記一般式(4)で表される(30)シプロビルシラン化合物との反応は、80~200℃の 温度に加熱したイミダゾール化合物に0.1~10モル 倍量の3-グリシドキシプロピルシラン化合物を滴下さ せながら行うと良く、反応時間は5分~2時間程度で十 分である。この反応は特には溶媒を必要とはしないが、 クロロホルム、ジオキサン、メタノール、エタノール等 の有機溶剤を反応溶媒として用いてもよい。尚、この反 応は、水分を嫌うので、水分が混入しないように、乾燥 した窒素、アルゴン等の水分を含まない気体の雰囲気下 で行うことが好ましい。

【0019】との反応において、上記一般式(1)、

(2) 及び(3) で示したイミダゾールシラン化合物は 混合物の状態で得られるが、これらの化合物は、溶解度 の差を利用する方法、カラムクロマトグラフィー等の既 知の手段により精製され、単離されうる。尚、金属表面 処理剤として用いる場合は、これらのイミダゾールシラ ン化合物は必ずしも単離する必要はなく、混合物のまま 用いることが簡便で好ましい。なお、生成物中の各成分 組成は、一般に一般式(1):同(2):同(3)= (40~80):(10~30):(5~40)(液体 ルシラン、3 - グリシドキシブロビルアルコキシジアル 50 クロマトグラフィーで分析したときの面積比)である。

【0020】上記イミダゾールシラン化合物を金属表面 処理剤として用いる場合、その対象金属には特に制限は ない。たとえば銅、亜鉛及びこれらの合金等の表面処理 剤として有用である。しかし、銅の表面処理剤として用 いることが好適であり、特にはプリント回路用銅張積層 板等に用いられる銅箔の表面処理剤として用いると本発 明の効果を十分に発揮することができる。この銅箔には 銅箔の表面を粗面化処理したもの、銅箔に黄銅層形成処 -理したもの、クロメート処理したもの、亜鉛-クロム基 混合物被覆処理したもの等も包含される。

【0021】上記イミダゾールシラン化合物は、少なく ともその一種をそのまま直接金属表面に塗布してもよい が、水、メタノール、エタノール等のアルコール類、更 には、アセトン、酢酸エチル、トルエン等の溶剤で0. 001~20重量%になるように希釈し、この液に金属 を浸漬させる方法で塗布することが簡便で好ましい。 尚、とのイミダゾールシラン化合物は単独で用いてもよ いが、複数のイミダゾールシラン化合物を混合して用い てもよく、また他の防錆剤、或いは、カップリング剤等 と混合して用いてもよい。

[0022]

【実施例】

イミダゾールシラン化合物の合成1

(イミダゾール化合物と3-グリシドキシプロピルトリ メトキシシランとの反応)

実施例1

イミダゾール3. 4g(0.05mol)を95℃で融 解し、アルゴン雰囲気下で撹拌しながら、3-グリシド キシプロピルトリメトキシシラン11.8g(0.05 mol)を30分間かけて滴下した。滴下終了後、さら 30 に95℃の温度で1時間反応させた。

【0023】反応生成物は透明な橙色の粘稠な液体(以 下「混合成分1」という)として得られた。

【0024】この生成物は透明な橙色の粘性液体で数週 間以上ゲル化せず安定であった。また水、アルコール、 クロロホルム等に可溶であり、液体クロマトグラフィー 及びゲルパーミエーションクロマトグラフィーにより3 成分の混合物であることを確認した。

【0025】又、この一部を採取して、1H-NMRで 分析した結果、>NHピークは完全に消失しており、反 40 5:22:33であった。 応は完全に進行していた。又IRよりOH基の伸縮振動 のピークも確認され、これからも上記した反応が進行し

たことがわかった(図1、2)。

【0026】上記反応生成物7.5gにクロロホルム4 mlを添加して当該生成物を溶解し、次いで、これをテ トラヒドロフラン150m1中に注いだ。析出物をろ過 して除去した後、溶媒を留去し粘性液体4.3gを得 た。これを液体クロマトグラフィー及びゲルパーミエー ションクロマトグラフィーにより測定した結果、単成分 (以下「化合物1」という)であることが確認された。 【0027】化合物1及び混合成分1について'H-N 10 MR、IR、MSスペクトル分析を行った。(混合成分 1の1H-NMRスペクトルを図1に同IRスペクトル を図2、又化合物1の1H-NMRスペクトルを図3 に、同IRスペクトルを図4に示す。) この結果を次に

【0028】(化合物1)

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃, δppm); 0. 4~0. 7 $(m, 2H), 1.5\sim1.8(m, 2H), 2.9\sim$ 4. 3 (m, 13H), 6. 93 (s, 1H), 6. 9 5 (s, 1H), 7. 44 (s, 1H)

20 IR (neat, cm⁻¹); 2940~2840 (ν $_{\text{CH}}$), 1090, 810 (ν_{510Me})

MS; 272 (M+)

(混合成分)

示した。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₁, δppm); 0, 4~0, 7 $(m, 2H), 1.4 \sim 1.7 (m, 2H), 3.0 \sim$ 4. 3 (m, 14. 8H), 6. $8 \sim 7$. 0 (m, 2) H), 7.3 (s, 1H), 7.2 \sim 7.5 (m, 1

IR (neat, cm⁻¹); $3500 \sim 3000$ (ν $_{\text{OH}})$, 2940~2840($\nu_{\text{CH}})$, 1090, 820 (VSIONA)

これらの結果から、上記化合物1は上記一般式(2)に おいてR1, R1が水素、R1がメチル、nが3である下 記式(2-1)の構造を有し、混合成分1には式(2-1)の化合物の他、下記式(1-1)及び(3-1)の 構造を有する化合物が混合していることが分かった。そ して、との3成分の混合組成比はエタノール/ヘキサン 溶媒、液体クロマトグラフィーで分析したときの面積比 でおよそ式(1-1):(2-1):(3-1)=4

[0029]

【化6】

【0030】実施例2~7

* 応温度とした以外は実施例1と同様に反応を行った。

実施例1のイミダゾールに代えて、表1に示したイミダ 20 【0031】 ゾール化合物を使用し、又、反応温度を表1に示した反* 【表1】

実施例	イミダソール化合物	反应程度(℃)	生成物の名称
2	2-メチルイミダゾール	150	混合成分2
3	2-エチルイミダソール	95	混合成分3
4	2ーエチル-4-メチルイミダゾール	9 5	混合成分4
5	2-ウンデシルイミダゾール	9 5	混合成分5
6	2-ヘプタデシルイミダゾール	9 5	混合成分6
7	4ーピニルイミダブール	9 5	混合成分7

【0032】反応生成物は、いずれも透明な橙色の粘稠 な液体として得られた。生成物は実施例1と同様、1H -NMRとIRにより同定し、それぞれ前記一般式 (1), (2)及び(3)に対応する構造を有する混合 物であることを確認した。

【0033】次に、以上生成したイミダゾールシラン として評価した。評価方法は以下の通りである。

【0034】耐熱性試験

電解銅箔 (厚さ75 μm、4.5×4.5 cm) をアセ トンで脱脂し、3%の硫酸水溶液で洗浄した。との銅箔 の光沢面に、前記で得られた化合物1及び混合成分1~ 7のイミダゾールシラン化合物をそれぞれ6重量%の濃 度になるようにメタノールに溶解し、この溶液をスピン コーターで塗布し、0.3μmのイミダゾールシラン化 合物の薄膜を作成し、これを試験片とした。

℃、220℃、240℃の温度の恒温槽に30分間入れ て、加熱処理した。比較のため、上記イミダゾールシラ ン化合物に代えて、シランカップリング剤として市販さ れている3-グリシドキシプロビルトリメトキシシラン (以下単に「エポキシシラン」と言う)の10重量%メ タノール溶液を同様に 0.3 μ m 塗布した銅箔及び何も (混合成分1~7 むよび化合物1)を銅箔の表面処理剤 40 塗布しない銅箔(以下「ブランク」とする)について同 様に加熱処理した。加熱後の変色の程度で耐熱性を評価 し、結果を表2に示した。

【0036】耐湿性試験

上記耐熱性試験と同様にしてイミダゾールシラン、エポ キシシランを塗布した試験片及ブランクを温度80℃、 湿度95%の恒温槽に24時間入れ、変色の程度で耐湿 性を評価した。この結果も表2に併せて示した。

【0037】接着性試験

電解銅箔(33μm)の粗化面に黄銅層を形成後、亜鉛 【0035】との試験片をそれぞれ、180℃、200~50~又は酸化亜鉛とクロム酸化物との亜鉛-クロム基混合物

をめっき被覆した銅箔(25×25cm)を、イミダゾールシランの0.4重量%メタノール溶液に浸漬した。これをクリップで吊り下げ、余分な液を落とした後、100°Cの乾燥器中で、5分間乾燥した。そして前記銅箔の粗化面をガラス繊維クロスにエポキシ樹脂を含浸させた基材に接着し、JIS С 6481に規定する方法により常態ピール強度を測定した。比較のため、イミダ*

13

*ゾールシランの代わりにエポキシシランを用いて同様の 処理を行ったもの及び浸漬処理を行わないものについて も同様の方法で接着性を試験した。この結果も表2に併 せて示した。

[0038]

【表2】

処理剤		耐象	炔 性		耐湿性	接着性
处理剂	180°C	200°C	220°C	240°C	(80°C, 95%, 24br)	ピール強度 (kg/cm)
ブランク	2	2	1	1	1	2.29
エポキシシラン	3	2	2	1	1	2.35
混合成分1	4	3	2	2	4	2.52
化合物 1	4	3	2	2	3	2.45
混合成分2	4	3	2	2	2	2.46
混合成分3	4	3	2	2	2	2.47
混合成分4	4	3	2	2	2	2.51
混合成分5	4	3	2	2	4	2.49
混合成分 6	4	3	3	2	4	2.43
混合成分7	4	3	2	2	5	2.35

【0039】(注) 耐熱性、耐湿性試験;5:変色なし、4:わずかに変色3:少し変色、2:橙色または黄色に変色、1:黒褐色に変色

イミダゾールシラン化合物の合成2

実施例8~10

(イミダゾール化合物と3-グリシドキシプロビルトリ※

※エトキシシランとの反応)表3に示したイミダゾール化合物を使用し、3ーグリシドキシプロビルシラン化合物
 30 を3ーグリシドキシプロビルトリエトキシシランとし、表3に示した反応温度で実施例1と同様の反応をした。
 【0040】

【表3】

実施例	イミダソール化合物	反応温度(で)	生成物の名称
8	イミダゾール	9 5	混合成分8
9	2-エチル-4-メチルイミダソール	9 5	混合成分9
1 0	2-ウンデシルイミダゾール	9 5	混合成分10

【0041】反応生成物は、いずれも透明な橙色の粘稠な液体として得られた。生成物は実施例1と同様、¹H-NMRとIRにより同定し、それぞれ前記一般式(1)、(2)及び(3)に対応する構造を有する混合物であることを確認した。

【0042】以上生成したイミダゾールシラン(混合成

分8~10)を銅箔の表面処理剤として実施例1~7の 方法と同様の方法で光沢面について耐熱性、耐湿性、粗 化面について接着性を評価した。結果を表4に示した。

[0043]

【表4】

						2.0
to all and		耐熱性			耐湿性	接着性
处理剤	180℃	200°C	220°C	240°C	(80°, 95%, 24hr)	ピール強度 (kg/cm)
ブランク	2	2	1	1	1	2.24
エポキシシラン	3	2	2	1	1	2.26
混合成分8	4	3	2	2	4	2.43
混合成分9	4	3	2	2	4	2.44
混合成分10	4	3	2	2	5	2.40

【0044】耐熱性、耐湿性試験;5:変色なし、4: わずかに変色、3:少し変色、2:橙色または黄色に変

色、1:黒褐色に変色 実施例11~14

イミダゾールシラン化合物の合成3

(イミダゾール化合物と3-グリシドキシブロビルジメトキシメチルシランとの反応)表5に示したイミダゾー*

*ル化合物を使用し、3-グリシドキシブロビルシラン化合物を3-グリシドキシプロビルジメトキシメチルシランとし、表5に示した反応温度で実施例1と同様の反応をした。

[0045]

【表5】

実施例	イミダソール化合物	反応程度(で)	生成物の名称
11	イミダゾール	9 5	混合成分11
1 2	2-メチルイミダソール	150	混合成分12
13	2-エチルイミダゾール	9 5	混合成分13
14	2ーエチル-4-メチルイミダソール	9 5	混合成分14

【0046】反応生成物は、いずれも透明な橙色の粘稠な液体として得られた。生成物は実施例1と同様¹H-NMRとIRにより同定し、それぞれ前記一般式

(1)、(2)及び(3)に対応する構造を有する混合物であることを確認した。

【0047】図5は生成物混合成分11の¹H-NMR スペクトル、図6は同IRスペクトルである。

【0048】とれらの分析の結果を示すと、

'H-NMR (CDC1, δppm)

-0.2 (s, 3H), 0. $1\sim0.4$ (m, 2H), 1. $1\sim1.4$ (m, 2H), 2. $9\sim3.3$ (m, 8H), 3. $6\sim3.9$ (m, 3H), 6. 6 (s, 1

H), 6.7 (s, 1H)

7. 1 (s, 1H), 7. 2 (s, 1H)

30 IR (neat, cm⁻¹)

 $3600\sim3000~(\nu_{\text{oH}})$, $2940\sim2830~(\nu_{\text{cH}})$, $1260~(\delta_{\text{cH}}~(\text{SiMe}))$, 1090, $815~(\nu_{\text{S10Ne}})$, $780~((\nu_{\text{SIC}}~(\text{SiMe}))$

以上生成したイミダゾールシラン (混合成分11~1

4)を銅箔の表面処理剤として実施例1~7の方法と同様の方法で光沢面について耐熱性、粗化面について接着性を評価した。結果を表6に示した。

[0049]

【表6】

17

An xFF viril		耐熱性			接着性 ピール強度	
処理剤	180℃	200℃	220℃	240℃	(kg/cm)	
プランク	2	2	1	1	2. 24	
エポキシシラン	3	2	2	1	2.26	
混合成分11	4	3	2	2	2.41	
混合成分12	4	3	2	2	2.48	
混合成分13	3	3	2	2	2.34	
混合成分14	4	3	2	2	2.32	

【0050】耐熱性、耐湿性試験;5:変色なし、4: わずかに変色、3:少し変色、2:橙色または黄色に変 色、1:黒褐色に変色

実施例15~17

イミダゾールシラン化合物の合成4

(イミダゾール化合物と3-グリシドキシプロビルエト キシジメチルシランとの反応)表7に示したイミダゾー*20

*ル化合物を使用し、3-グリシドキシブロビルシラン化合物を3-グリシドキシブロビルエトキシジメチルシランとし、表7に示した反応温度で実施例1と同様の反応を行った。

[0051]

【表7】

反応温度(で) 生成物の名称 実施例 イミダソール化合物 混合成分15 イミダゾール 9 5 1 5 9 5 混合成分16 16 2-エチル-4-メチルイミダゾール 1 7 2-ウンデシルイミダゾール 9 5 混合成分17

【0052】反応生成物は、いずれも透明な橙色の粘稠な液体として得られた。生成物は実施例1と同様¹H-NMRと【Rにより同定し、それぞれ前記一般式

(1)、(2)及び(3)に対応する構造を有する混合物であることを確認した。

【0053】又、実施例15で得られた生成物の組成比は式(1):式(2):式(3)=73:19:8(THF溶媒ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)で分析したときの面積比)であった。

【0054】図7は生成物混合成分15の1H-NMRスペクトル、図8は同IRのスペクトルである。これらの分析結果を示すと、

¹H-NMR (CDC 1, δppm) 0~0.1 (m, 6H), 0.4~0.7 (m, 2 H), 1.1~1.3 (m, 3H), 1.4~1.7 (m, 2H), 3. $2\sim3$. 5 (m, 4H), 3. $6\sim3$. 7 (q, 2H), 3. $9\sim4$. 2 (m, 3H),

30 6. 9 (s, 1 H), 7. 0 (s, 1 H) 7. 3 (s, 1 H), 7. 5 (s, 1 H)

IR (neat, cm⁻¹)

 $3500\sim3000~(\nu_{on})$, $2950\sim2850~(\nu_{ch})$, $1255~[\delta_{ch}~(SiMe)]$, 1110, $1090~(\nu_{sioet})$, 805, $780~[\nu_{sic}~(SiMe)]$

以上生成したイミダゾールシラン (混合成分15~1

7)を銅箔の表面処理剤として実施例1~7の方法と同様の方法で光沢面の耐熱性を評価した。結果を表8に示40 した。

[0055]

【表8】

(

処理剤	耐 熱 性				
火坯剂	180℃	200℃	220℃	240℃	
ブランク	2	2	1	1	
エポキシシラン	3	2	2	1	
混合成分15	3	3	2	2	
混合成分16	3	3	2	2	
混合成分17	3	2	2	2	

【0056】耐熱性、耐湿性試験;5:変色なし、4: わずかに変色、3:少し変色、2:橙色または黄色に変 色、1:黒褐色に変色

以上の結果から本発明の化合物が、金属の表面処理剤と して耐熱性、耐湿性 (防錆作用)、接着向上作用等に優 れていることがわかる。

[0057]

【発明の効果】本発明の新規なイミダゾールシラン化合 20 物は金属表面処理剤、特に銅箔用表面処理剤として有用 なもので、耐熱性及び防錆作用に優れ、しかも金属と樹 脂基板との接着性を著しく向上させることができるとい*

* う効果を有するものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】混合成分1の¹H-NMRスペクトル

【図2】同IRスペクトル

【図3】化合物 1(式(2-1))の¹H-NMRスペクトル

【図4】同IRスペクトル

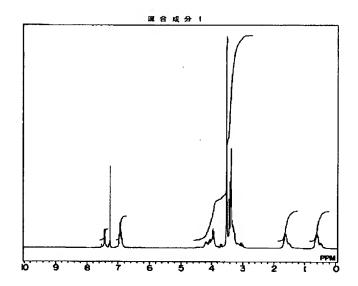
【図5】混合成分11の¹H-NMRスペクトル

【図6】同【Rスペクトル

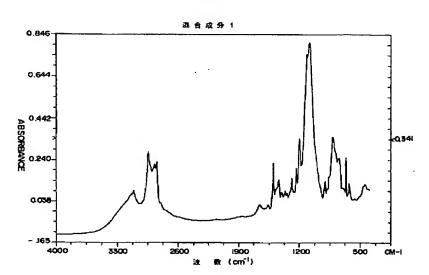
【図7】混合成分15の¹H-NMRスペクトル

【図8】同IRスペクトル

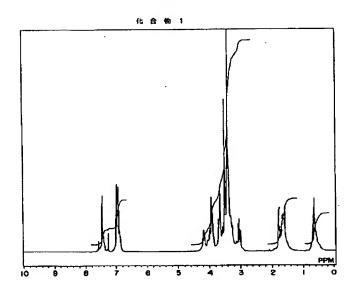
【図1】



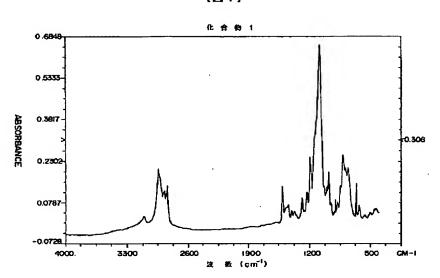
【図2】



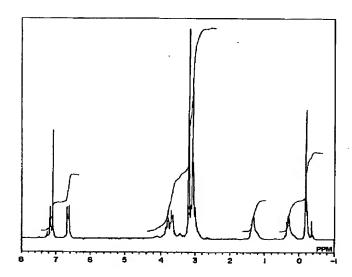
[図3]



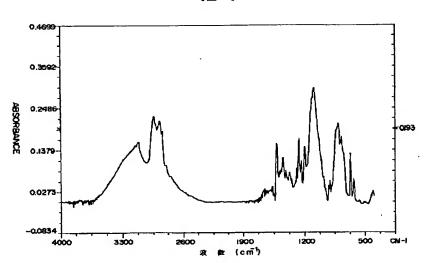
【図4】



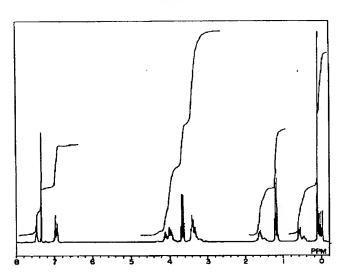
【図5】



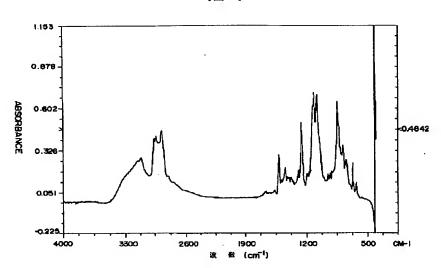




[図7]



【図8】



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.